

求人情報

企業コード:6023 ジョブコード:20230531-081-01-048

マネージャーレベル

ポジション名	【第二新卒歓迎】品質管理 ★半導体ICパッケージ基板の世界シェアNo.1メーカー
この求人情報の取扱い会社	株式会社 リクルート（リクルートエージェント / Recruit Agent）
企業名	イビデン(株)
掲載開始・更新	2024-04-29 / 2024-04-29
職 種	その他の職種 - その他の職種
業 種	半導体・電気・電子部品メーカー
勤務地	アジア 日本 岐阜県
仕事内容	<p>半導体ICパッケージ基板を製造する当社の中で、製品や製造工程における品質管理業務をお任せします。【具体的には】■購入製品、原材料、その他資材の受け入れ検査業務、サプライヤー監査、指導 ■不適合の是正処</p> <p>置及び予防処理 ■計量器の維持管理 ■品質マネジメントシステムの維持、管理（文書管理、内部監査など） ■異常早期発見、不具合品の流動防止のためのアラーム機能を持った品質管理システムの構築【特徴・魅力】■取引先には大手・外資メーカーも多く、ビッグデータやマネジメントシステムを駆使しながら問題解析・分析、改善を図る経験からスキルが磨けます。</p>
企業について(社風など)	<p>(1)電子関連製品/プリント配線板、プラスチックICパッケージ他 (2)セラミック関連製品/DPF、ファインセラミックス、セラミックファイバー他</p> <p>従業員数 14718名</p>
勤務時間	08:00～ 16:40
応募条件	<p>【必須】■品質管理/保証業務経験（目安：2年以上） ■英語力（TOEIC500点以上）【歓迎】■統計学/データサイエンスツールを用いたデータ分析の経験</p> <p>■ISO9000/IATF16949に関する知識、知見【採用背景】■データセンターなどサーバーに必要な高性能な半導体IC/パッケージ基板の更なる量産体制に向け、1800億円の設備投資を予定。これまでの半導体ICパッケージでの世界シェア1位に留まることなく、更なる高機能IC/パッケージ基板に求められる、高積層、微細配線といった難易度の高い技術開発に挑んでおり、最新の設備も導入し情報や技術が集まる環境での増員採用を予定。</p>
英語能力	ビジネス会話 (TOEIC 735-860)
日本語能力	流暢（日本語能力試験1級又はN1）
年 収	日本・円 400万円 ～ 650万円
休 日	年間休日 123日
契約期間	正社員